|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa firmy**  Company name: |  | | | |
| **Adres:**  Address: |  | | | |
| **Strona www:**  Website: |  | | | |
| **Osoby kontaktowe:**  Contact person: | **Imię i nazwisko:**  Person name: |  | **Email:** |  |
| **Stanowisko:**  Person position in company: |  | **Tel.:** |  |
| **Nazwa projektu:**  Project name: | |  | | |
| **Zastosowanie:**  Application: | |  | | |
| **Rodzaj montażu (SIP,DIP,SMD,szyna DIN):**  Type(SIP,DIP,SMD,DIN rail): | |  | | |
| **Rodzaj obudowy:**  Case type: | |  | | |
| **Napięcie wejściowe/wyjściowe:**  Input voltage/Output voltage: | |  | | |
| **Moc wyjściowa:**  Output power: | |  | | |
| **Prąd pracy (ciągły):**  Current: | |  | | |
| **Max. prąd pracy (chwilowy) oraz czas:**  Max.current (pulse) and time: | |  | | |
| **Typ zabezpieczeń OCP/OVP, OTP.:**  Protection OVP, OCP, OTP: | |  | | |
| **Temperatura pracy, warunki pracy:**  Operating temperature: | |  | | |
| **Wymagane MTBF lub żywotność / gwarancja:**  Required MTBF or life time / warranty: | |  | | |
| **Max. wymiary:**  Max. sizes: | |  | | |
| **Wymagane normy LVD EMC itd.:**  Safety norms: | |  | | |
| **Wymagane certyfikaty i testy:**  Certificate and tests ErP CoC etc: | |  | | |
| **Opis ew. uwagi:**  Description and comments: | |  | | |
| **Data rozpoczęcia projektu:**  Date start project: | |  | | |
| **Roczna ilość/ilość na 1 zamówienie/próbki:**  Annual QTY/QTY per order/samples QTY: | |  | | |
| **Data masowej produkcji:**  Date of mass production: | |  | | |
| **Cena docelowa:**  Price target: | |  | | |